

NSS40300MDR2G, NSV40300MDR2G

Dual Matched 40 V, 6.0 A, Low $V_{CE(sat)}$ PNP Transistor

These transistors are part of the ON Semiconductor e²PowerEdge family of Low $V_{CE(sat)}$ transistors. They are assembled to create a pair of devices highly matched in all parameters, including ultra low saturation voltage $V_{CE(sat)}$, high current gain and Base/Emitter turn on voltage.

Typical applications are current mirrors, differential amplifiers, DC-DC converters and power management in portable and battery powered products such as cellular and cordless phones, PDAs, computers, printers, digital cameras and MP3 players. Other applications are low voltage motor controls in mass storage products such as disc drives and tape drives. In the automotive industry they can be used in air bag deployment and in the instrument cluster. The high current gain allows e²PowerEdge devices to be driven directly from PMU's control outputs, and the Linear Gain (Beta) makes them ideal components in analog amplifiers.

Features

- Current Gain Matching to 10%
- Base Emitter Voltage Matched to 2 mV
- AEC-Q101 Qualified and PPAP Capable
- NSV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements
- These are Pb-Free Devices*

MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Rating	Symbol	Max	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-40	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-40	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-7.0	Vdc
Collector Current – Continuous	I_C	-3.0	A
Collector Current – Peak	I_{CM}	-6.0	A
Electrostatic Discharge	ESD	HBM Class 3B MM Class C	

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

*For additional information on our Pb-Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.



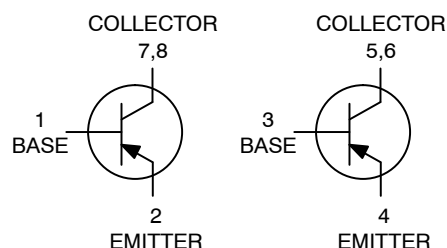
ON Semiconductor®

<http://onsemi.com>

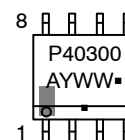
40 VOLTS
6.0 AMPS
PNP LOW $V_{CE(sat)}$ TRANSISTOR
EQUIVALENT $R_{DS(on)}$ 80 mΩ



SOIC-8
CASE 751
STYLE 29



MARKING DIAGRAM



P40300 = Specific Device Code
A = Assembly Location
Y = Year
WW = Work Week
▪ = Pb-Free Package

(Note: Microdot may be in either location)

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping†
NSS40300MDR2G	SOIC-8 (Pb-Free)	2,500 / Tape & Reel
NSV40300MDR2G	SOIC-8 (Pb-Free)	2,500 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D.

NSS40300MDR2G, NSV40300MDR2G

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
----------------	--------	-----	------

SINGLE HEATED

Total Device Dissipation (Note 1) $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	576 4.6	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance Junction-to-Ambient (Note 1)	$R_{\theta JA}$	217	$^\circ\text{C/W}$
Total Device Dissipation (Note 2) $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	676 5.4	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance Junction-to-Ambient (Note 2)	$R_{\theta JA}$	185	$^\circ\text{C/W}$

DUAL HEATED (Note 3)

Total Device Dissipation (Note 1) $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	653 5.2	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance Junction-to-Ambient (Note 1)	$R_{\theta JA}$	191	$^\circ\text{C/W}$
Total Device Dissipation (Note 2) $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	783 6.3	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance Junction-to-Ambient (Note 2)	$R_{\theta JA}$	160	$^\circ\text{C/W}$
Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{stg}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

1. FR-4 @ 10 mm², 1 oz. copper traces, still air.

2. FR-4 @ 100 mm², 1 oz. copper traces, still air.

3. Dual heated values assume total power is the sum of two equally powered devices.

NSS40300MDR2G, NSV40300MDR2G

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
----------------	--------	-----	-----	-----	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector – Emitter Breakdown Voltage (I _C = -10 mAdc, I _B = 0)	V _{(BR)CEO}	-40	–	–	Vdc
Collector – Base Breakdown Voltage (I _C = -0.1 mAdc, I _E = 0)	V _{(BR)CBO}	-40	–	–	Vdc
Emitter – Base Breakdown Voltage (I _E = -0.1 mAdc, I _C = 0)	V _{(BR)EBO}	-7.0	–	–	Vdc
Collector Cutoff Current (V _{CB} = -40 Vdc, I _E = 0)	I _{CBO}	–	–	-0.1	μAdc
Emitter Cutoff Current (V _{EB} = -6.0 Vdc)	I _{EBO}	–	–	-0.1	μAdc

ON CHARACTERISTICS

DC Current Gain (Note 4) (I _C = -10 mA, V _{CE} = -2.0 V) (I _C = -500 mA, V _{CE} = -2.0 V) (I _C = -1.0 A, V _{CE} = -2.0 V) (I _C = -2.0 A, V _{CE} = -2.0 V) (I _C = -2.0 A, V _{CE} = -2.0 V) (Note 5)	h _{FE} h _{FE(1)} /h _{FE(2)}	250 220 180 150 0.9	380 340 300 230 0.99	– – – – –	
Collector – Emitter Saturation Voltage (Note 4) (I _C = -0.1 A, I _B = -0.010 A) (I _C = -1.0 A, I _B = -0.100 A) (I _C = -1.0 A, I _B = -0.010 A) (I _C = -2.0 A, I _B = -0.200 A)	V _{CE(sat)}	– – – –	-0.013 -0.075 -0.130 -0.135	-0.017 -0.095 -0.170 -0.170	V
Base – Emitter Saturation Voltage (Note 4) (I _C = -1.0 A, I _B = -0.01 A)	V _{BE(sat)}	–	-0.780	-0.900	V
Base – Emitter Turn-on Voltage (Note 4) (I _C = -0.1 A, V _{CE} = -2.0 V) (I _C = -0.1 A, V _{CE} = -2.0 V) (Note 6)	V _{BE(on)} V _{BE(1)} – V _{BE(2)}	– –	-0.660 0.3	-0.750 2.0	V mV
Cutoff Frequency (I _C = -100 mA, V _{CE} = -5.0 V, f = 100 MHz)	f _T	100	–	–	MHz
Input Capacitance (V _{EB} = -0.5 V, f = 1.0 MHz)	C _{ibo}	–	250	300	pF
Output Capacitance (V _{CB} = -3.0 V, f = 1.0 MHz)	C _{obo}	–	50	65	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Delay (V _{CC} = -30 V, I _C = -750 mA, I _{B1} = -15 mA)	t _d	–	–	60	ns
Rise (V _{CC} = -30 V, I _C = -750 mA, I _{B1} = -15 mA)	t _r	–	–	120	ns
Storage (V _{CC} = -30 V, I _C = -750 mA, I _{B1} = -15 mA)	t _s	–	–	400	ns
Fall (V _{CC} = -30 V, I _C = -750 mA, I _{B1} = -15 mA)	t _f	–	–	130	ns

4. Pulsed Condition: Pulse Width = 300 μsec, Duty Cycle ≤ 2%.

5. h_{FE(1)}/h_{FE(2)} is the ratio of one transistor compared to the other transistor within the same package. The smaller h_{FE} is used as numerator.

6. V_{BE(1)} – V_{BE(2)} is the absolute difference of one transistor compared to the other transistor within the same package.

TYPICAL CHARACTERISTICS

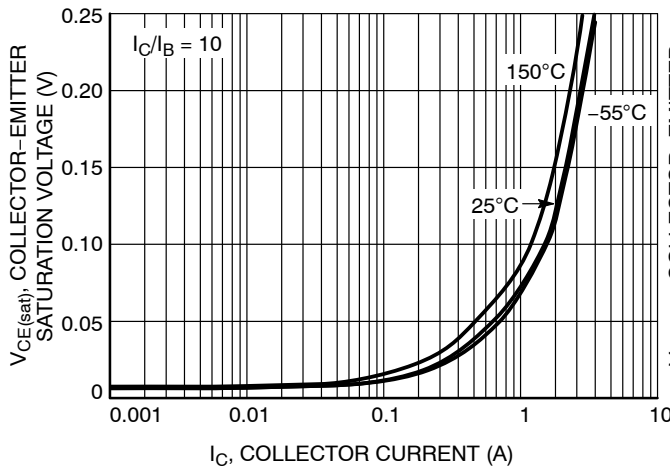


Figure 1. Collector Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

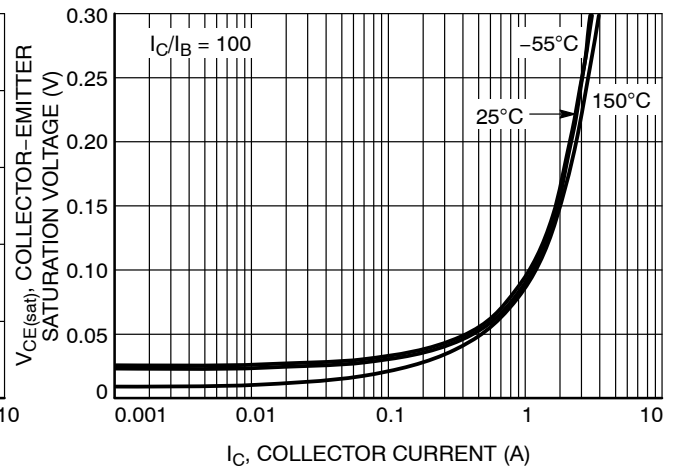


Figure 2. Collector Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

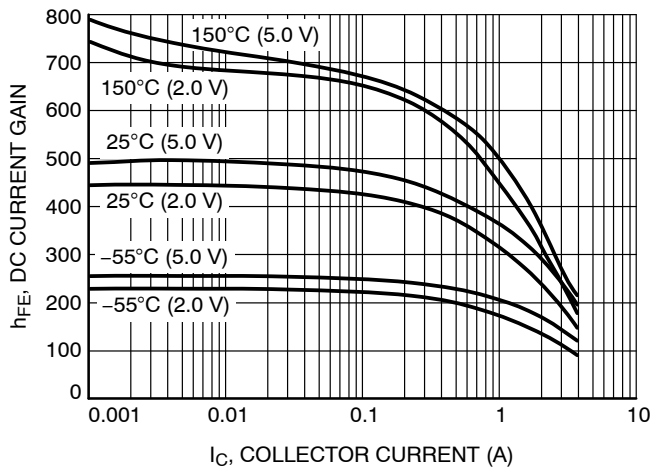


Figure 3. DC Current Gain vs. Collector Current

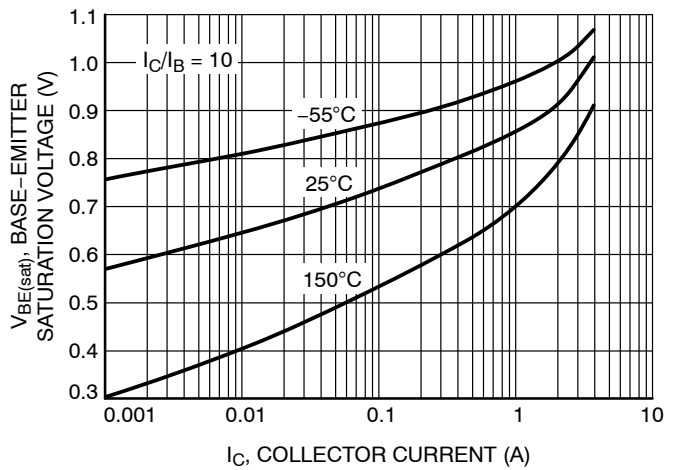


Figure 4. Base Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

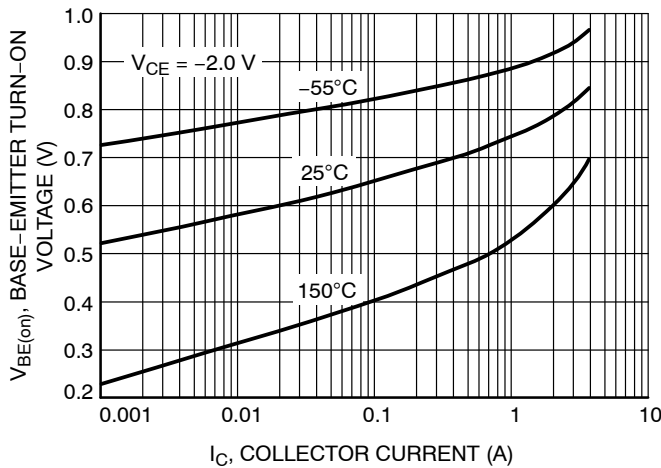


Figure 5. Base Emitter Turn-On Voltage vs. Collector Current

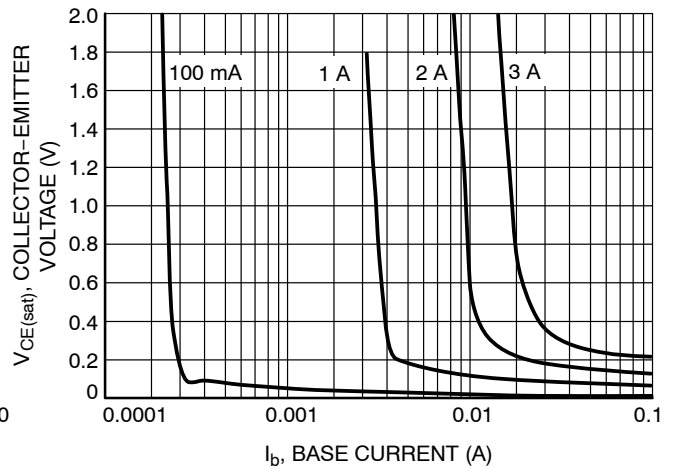


Figure 6. Saturation Region

TYPICAL CHARACTERISTICS

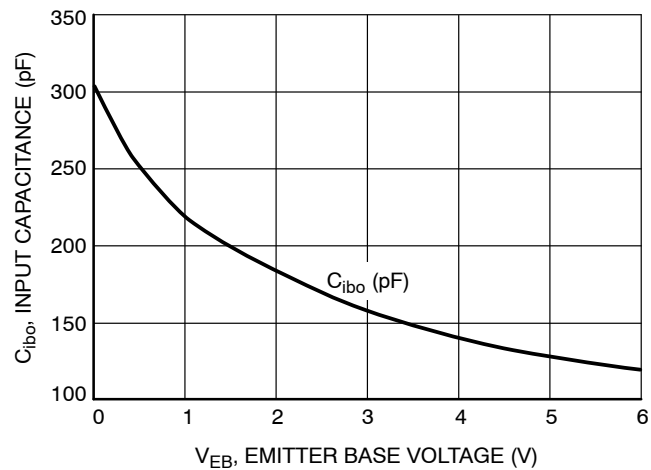


Figure 7. Input Capacitance

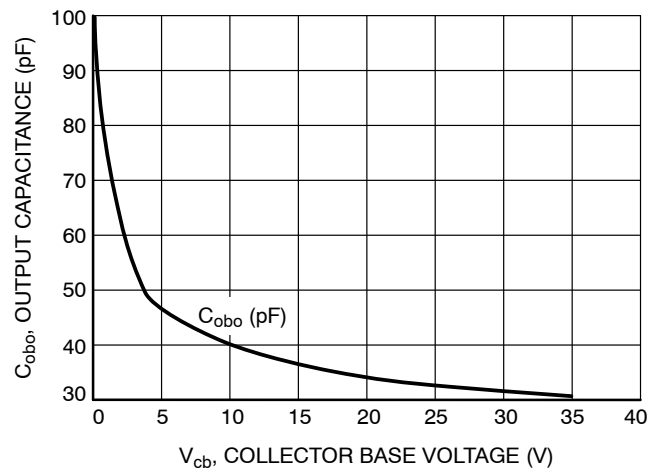


Figure 8. Output Capacitance

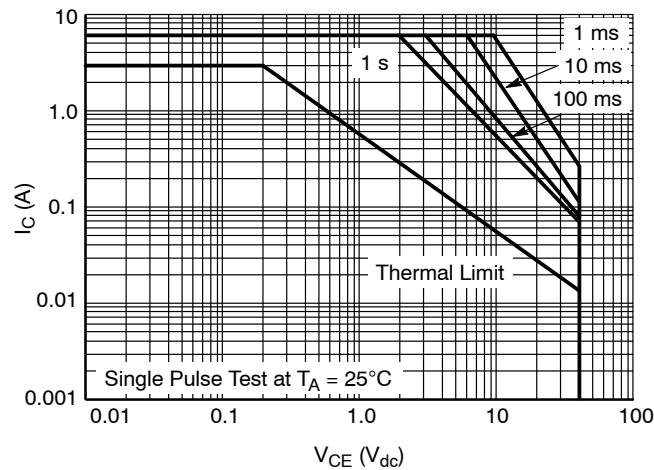


Figure 9. Safe Operating Area

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А